

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора
АО «Ангстрем»



Н.И. Плис

«23» 10 2022 г.

**МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ
К1496УА024**

**Технические условия
АДКБ.431130.475ТУ**

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976		Бринёва Т.Ю.	23	

Главный контролёр качества
АО «Ангстрем»



Т.Ю. Бринёва

«10» 10 2022 г.

Главный конструктор
серии К1496



Е.А. Трудновская

«09» 10 2022 г.

Содержание

1	Общие положения	3
2	Технические требования.....	6
3	Контроль качества и правила приёмки.....	12
4	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	27
5	Указания по применению и эксплуатации.....	27
6	Справочные данные.....	29
7	Гарантии предприятия-изготовителя.....	29
Приложение А (обязательное) Ссылочные нормативные документы.....		34
Приложение Б (обязательное) Перечень прилагаемых документов.....		35
Приложение В (обязательное) Контрольно-измерительные приборы и оборудование		36
Приложение Г (обязательное) Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхемы.....		37

Инв № подл	Изм. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарь 25.04.13			

АДКБ.431130.475ТУ

Микросхема интегральная
К1496УА024
Технические условия

Лит.	Лист	Листов
A	2	38

АО «Ангстрем»

1 Общие положения

1.1 Область применения

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на микросхемы интегральные К1496УА024 серии К1496 (далее микросхемы), изготавливаемые для потребления внутри страны и для поставки на экспорт и предназначенные для применения в системах обработки и преобразования сигналов в качестве одноканальных усилителей (ОУ) с высоковольтными рМОП-транзисторами, с выводами частотной коррекции, работающих в расширенном диапазоне питающих напряжений.

Категория качества микросхем «К» по ОСТ 11 073.915.

Микросхемы изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категории 5.1 по ГОСТ 15150.

Микросхемы, поставляемые по настоящим ТУ, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18725 и требованиям, установленным в соответствующих разделах настоящих ТУ.

1.2 Нормативные ссылки

Перечень ссылочных нормативных документов приведён в приложении А.

1.3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, определения, сокращения и буквенные обозначения параметров – по ГОСТ 18725, ГОСТ Р 57435 и ГОСТ Р 57441.

1.4 Классификация. Условное обозначение

1.4.1 Классификация и система условных обозначение микросхем – по ГОСТ Р В 5901-005.

1.4.2 Типы (типономиналы) поставляемых микросхем указаны в таблице 1.

1.4.3 Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку) и в конструкторской документации:

Микросхема К1496УА024 – АДКБ.431130.475ТУ.

Обозначение микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, при заказе (в договоре на поставку):

Микросхема К1496УА024 – АДКБ.431130.475ТУ, А.

Инв № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл
108946	Хучур 15.04.13		

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подп. и дата
108976	Бум 15.04.13			

Продолжение таблицы 1

Условное обозначение микросхем	Обозначение комплекта конструкторской документации	Обозначение схемы электрической	Обозначение габаритного чертежа	Условное обозначение корпуса	Обозначение описания внешнего вида	Количество элементов в схеме	Группа типов (испытательная группа по гипоразмеру корпуса)	Код ОКП (ОКПД2)
1	16	17	18	19	20	21	22	23

K1496УА024 ПАКД.431136.018 ПАКД.431136.01891 У80.073.382ГЧ 4303.8-В ЩИ0.348.081Д2 102 1 (1) 63 3148 6221 (26.11.30.000.03256.1)

АДКБ.431130.475ТУ

Лист 5

2 Технические требования

Технические требования – по ГОСТ 18725 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в настоящем разделе.

Перечень прилагаемых документов приведен в приложение Б.

2.1 Требования к конструкции

2.1.1 Микросхемы изготавливаются по комплекту конструкторской документации (КД), приведённому в таблице 1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем приведены на чертеже, обозначение которого приведено в таблице 1.

Микросхемы предназначены для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, а также для ручной сборки (монтажа) аппаратуры, что указывают в договоре на поставку.

Первый вывод микросхем находится в нижнем левом углу со стороны фаски под выемкой, расположенной на лицевой поверхности корпуса.

2.1.2 Обозначение описания образцов внешнего вида приведено в таблице 1.

2.1.3 Масса микросхемы К1496УА024 не более 0,15 г.

2.1.4 Требования к показателю герметичности микросхем не предъявляются.

2.1.5 Температура пайки:

- одножальным паяльником: температура жала паяльника плюс (260 ± 10) °C, время пайки каждого вывода $2,5^{+0,5}$ с;

- групповым или механизированным способом: температура жала группового паяльника плюс (260 ± 10) °C с временем пайки $1,5^{+0,5}$ с.

Микросхемы должны выдерживать воздействие тепла, возникающего при температуре пайки плюс (260 ± 10) °C.

2.1.6 Электрическая схема с назначением и нумерацией выводов приведена на чертеже, обозначение которого указано в таблице 1.

2.1.7 Микросхемы должны быть трудногорючими. Аварийный электрический режим: $U_{CC1} = 18$ В и $U_{CC2} = -18$ В.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бундарев.04.03			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	АДКБ.431130.475ТУ	Лист

2.5 Требования по надежности

2.5.1 Наработка микросхем в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, должна быть не менее 50 000 ч и не менее 60 000 ч в следующем облегчённом режиме $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$.

2.5.2 Интенсивность отказов в течение наработки должна быть не более $1 \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч}$.

2.5.3 Гамма-процентный срок сохраняемости при $\gamma = 95\%$ – 10 лет.

Инв № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарев А.З			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

3.3.2.12 Измерение температурного коэффициента напряжения смещения нуля αU_{IO} проводят согласно ГОСТ 23089.8 в режимах и условиях, указанных в таблице 5.

3.3.2.13 Измерение температурного коэффициента разности входных токов αI_{IO} проводят согласно ГОСТ 23089.9 в режимах и условиях, указанных в таблице 5.

3.3.2.14 Измерение частоты единичного усиления f_1 проводят согласно ГОСТ 23089.13 (приложение 3) в режимах и условиях, указанных в таблице 5.

3.3.2.15 Измерение нормированной электродвижущей силы шума E_{nN} проводят согласно ГОСТ 23089.12 в режимах и условиях, указанных в таблице 5.

3.3.2.16 Функциональный контроль не проводят, так как при проверке статических параметров полностью проверяется функционирование микросхем в соответствии с таблицей норм ПАКД.431136.018ТБ.

Инв № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв № дубл	Подп. и дата
108976	Бочаров 04.23			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

АДКБ.431130.475ТУ

Лист

15

Инв.№ подл	Подл. и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подп. и дата
108976	Руч #5.04.13			

Продолжение таблицы б				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
1	2			
K-9 П-5	1 Испытание на вибропрочность	—	—	—
	2 Испытание на виброустойчивость	—	—	103-1.6
	3 Испытание на ударную прочность (многократные удары)	—	—	102-1
K-10	1 Проверка массы	—	—	—
	2 Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления	—	—	104-1
	3 Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	—	—	406-1
K11 П-6	Испытание на долговечность	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 11.1, 12.1	1.5, 1.6, 2.9, 3.5, 6.9, 8.9, 11.5, 12.3 контроль работоспособности по рисунку 2	1.1, 1.2, 2.7, 3.1, 4.7, 5.7, 6.7, 8.7, 11.1, 12.1
K-12	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное)	—	—	209-1
K-13	Испытание на воздействие плесневых грибов	—	—	207-2 по ГОСТ 20.57.406
K-14	Испытание на воздействие солнечного тумана	—	—	3, 16 214-1
				3 215-1

Инв № подл	Подп. и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подп. и дата
108976	Ббчн 25.04.13			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7
K-15	1 Испытание на способность вызывать горение	—	—	—	409-2	17, рисунок 4
K-16 (П-7)	2 Испытание на горючесть	—	—	—	409-1	—
	1 Испытание на чувствительность к разряду статического электричества	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 11.1, 12.1	—	—	502-1, 502-1а или 502-1.1, 502-1.1а Или 502-1.2, 502-1.2а	18
	(1) Испытание на подтверждение допустимых уровней статического электричества	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 11.1, 12.1	—	—	502-1, 502-1б или 502-1.1 502- 1.1б, или 502-1.2, 502-1.2б	19
	2 Проверка статических параметров при нормальных климатических условиях	—	—	—	502-1, 502-1б или 502-1.1 502- 1.1б, или 502-1.2, 502-1.2б	19
P-7					1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 11.1, 12.1	—

¹⁾ Только для подгруппы К3.

²⁾ Только по группе К-7 при проверке прочности нанесения маркировки. Способ установки и крепления микросхем при испытаниях, время выдержки микросхем после их извлечения из растворителя приведены в программе испытаний (ПИ).

³⁾ Только по группе П-4.

П р и м е ч а н и я

1 Погрешность измерения $\pm 0,05$ мм.

2 Допускается по истечении времени выдержки проверку электрических параметров проводить не позднее 1 мин после извлечения микросхем из камеры тепла или холода.

3 Испытание не проводят.

Инв.№ подл	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв № дубл	Подл. и дата
108376	Жул 15.04.13			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Продолжение таблицы 6

4 В процессе испытания по группам П-1, П-2 и П-6 проводят измерение только тока потребления I_{CC1} (I_{CC2}). Допускается измерение тока потребления I_{CC1} (I_{CC2}) проводить по схеме измерения, приведённой на рисунке 3.

5 Допускается проводить испытания на одной выборке.

6 Допускается проводить испытания методом 201-1.1 (без электрической нагрузки) при повышенной температуре среды на 5 °C выше повышенной рабочей температуры среды с временем выдержки микросхем в камере тепла не менее 10 мин. 7 5 циклов от минус 60 до плюс 125 °C.

Испытание на повышенную предельную и пониженную предельную температуру среды самостоятельно не проводят, а совмещают с испытанием на воздействие изменения температуры среды.

8 Испытания проводят без покрытия лаком и без электрической нагрузки при температуре среды (40±2) °C и относительной влажности воздуха (93±3) % в течение 4 суток.

9 По окончании испытания проводят измерение тока потребления I_{CC1} (I_{CC2}) не позднее 40 мин с момента извлечения микросхем из камеры в нормальных климатических условиях по нормам электрических параметров при повышенной температуре среды $T = 85$ °C по рисунку 3.

10 Испытания проводят при повышенной рабочей температуре среды $T = 85$ °C в течение 500 ч с выдержкой микросхем в камере тепла под электрической нагрузкой по схеме включения, приведённой на рисунке 2.

11 При применении лазерной маркировки испытания не проводятся.

12 Перед испытанием проводят ускоренное старение по методом 402-1 ОСТ 11 073.013.

Выводы микросхем погружают свободными концами в припой в направлении их продольной оси до уровня, отстоящего на $(1,5 \pm 0,2)$ мм от корпуса. Допускается растекание припоя до корпуса.

13 Испытанию подвергают все выводы одной любой стороны корпуса микросхемы.

14 Испытанию подвергают одну единицу транспортной тары с упакованными микросхемами. При этом микросхемы, предназначенные для контроля многослойным лаком, укладываются у боковых стенок и на дно транспортной тары, на которые производят сборсывание.

15 Испытания проводят при повышенной рабочей температуре среды $T = 85$ °C в течение 1 000 ч с выдержкой микросхем в камере тепла под электрической нагрузкой по схеме включения, приведённой на рисунке 2.

Испытания являются продолжением испытаний на безотказность по группам К-б и П-1, при этом за начало испытаний принимают начало испытания на безотказность с планами контроля для групп К-11 и П-6 в соответствии с пунктом 3.2.2.9.

16 Обеспечивается многослойным лакомым покрытием в составе аппаратуры.

17 Аварийный режим: $U_{CC1} = 18$ В и $U_{CC2} = -18$ В.

18 Испытания проводят между выводами микросхемы 1-4, 4-8, 5-7, 7-8, 1-2, 2-8, 3-8, 6-8, 2-4, 3-7, 3-6, 4-6, 6-7, 2-3.

19 Испытание проводят между выводами микросхемы 6-7, 4-6.

20 Квалификационные (пункт 2.2.2), приёмно-сдаточные (пункт 2.2.3) и периодические (пункт 2.2.4) испытания по ГОСТ 18725, применимые к настоящим ТУ, дополняются и уточняются пунктами 3.2.1 и 3.2.2 настоящих ТУ, сносками $(^{1}-3)$ и примечаниями (1 - 19) к группам испытаний настоящей таблицы.

Способ установки микросхем на платы и их демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

Допустимое количество исправлений дефектов пайки отдельных выводов отдельной микросхемы – не более двух.

Рекомендуется начинать пайку с вывода V_{CC2} . Пайку остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности.

5.5 При установке микросхем на платы необходимо предусматривать меры защиты входов операционного усилителя от токов утечки. Для устранения токов утечки, которые могут превышать входные токи операционного усилителя, плату, на которую распаивается микросхема, необходимо тщательно промыть спиртом ГОСТ 18300 или трихлорэтиленом ГОСТ 9976, чтобы удалить остатки флюса и затем высушить сжатым воздухом.

5.6 Цоколёвка выводов предусматривает соседнее расположение входных выводов рядом с выводами, служащими для подачи напряжения питания. Поэтому необходимо предусмотреть меры защиты от токов утечки, обусловленных разностью потенциалов между входами и соседними токоулавливающими шинами.

5.7 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем необходимо только при снятии напряжений со всех выводов микросхемы.

5.8 Для минимизации паразитного влияния на ОУ с пикоамперными входными токами со стороны других элементов в аппаратуре заказчика допускается использование следующих приемов при проектировании устройств:

- осуществлять локальную экранировку корпуса металлическим экраном со стороны крышки и с обратной стороны микросхемы, со стороны печатной платы допускается заменить экран на сплошной слой меди в одном из слоев платы (полигон без перфорации) или с обратной стороны платы;

- использовать при пайке неактивные флюсы (спирт-канифоль) с контролем качества отмычки. Финишной операцией предусмотреть протирку безводным изопропиловым спиртом;

- при разводке платы окружать входные цепи охранными кольцами, эквипотенциальными входному синфазному напряжению операционного усилителя в применяемой схеме включения; допускается осуществлять подключение охранных колец ко входу ОУ, несоединенном с сигнальным выводом в применяемой схеме включения (это может приводить к увеличению входной паразитной емкости цепи и служить источником самовозбуждения ОУ);

- обвязку микросхемы осуществлять компактно вблизи микросхемы (или вокруг микросхемы), не проводить в непосредственной близости от микросхемы цифровые и силовые линии.

5.9 Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем приведены в таблице Г.1 приложения Г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата
108996	Бюджет 1504.23			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

6 Справочные данные

6.1 Зависимости основных электрических параметров микросхем от режимов и условий эксплуатации приведены в справочном листе ПАКД.431136.018Д1.

6.2 Значение собственной резонансной частоты микросхем – не менее 20 кГц.

6.3 Справочные параметры микросхемы К1496УА024.

Типовое значение:

- входного сопротивления $R_I = 1 \text{ ТОм}$;

- выходного сопротивления $R_O = 40 \text{ Ом}$;

- полосы пропускания при замкнутой петле отрицательной обратной связи – 4,2 МГц.

- времени установления выходного напряжения до уровня $U_{OUT} = \pm 10 \text{ В}$ с погрешностью не более 10 мВ составляет 4 мкс при $U_{CC1} = 15 \text{ В}$, $U_{CC2} = -15 \text{ В}$, $U_{OUT} = \pm 10 \text{ В}$;

- нормированной электродвижущей силы шума:

- $ENN = 42 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$ – на частоте 10 Гц;

- $ENN = 15 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$ – на частоте 1 кГц.

Типовое значение входной емкости:

- при дифференциальном задании входных сигналов 4 пФ;

- при синфазном задании входных сигналов 7 пФ.

Типовое значение тока короткого замыкания:

- 14 мА при $U_{CC} = \pm 15 \text{ В}$, $U_{I+} = 1 \text{ В}$, $U_{I-} = 0 \text{ В}$, $U_{OUT} = 0 \text{ В}$;

- 9 мА – при $U_{CC} = \pm 15 \text{ В}$, $U_{I+} = 0 \text{ В}$, $U_{I-} = 1 \text{ В}$, $U_{OUT} = 0 \text{ В}$;

- 21 мА – при $U_{CC} = 5 \text{ В}$, $U_{I+} = 1 \text{ В}$, $U_{I-} = 0 \text{ В}$, $U_{OUT} = 0 \text{ В}$.

График зависимости максимального выходного тока от выходного напряжения приведен в ПАКД.431136.018Д1.

Предельно-допустимое входное дифференциальное напряжение U_{Id} при $U_{CC1} = 15 \text{ В}$, $U_{CC2} = -15 \text{ В}$ – не более 4 В и не менее минус 4 В; предельное входное дифференциальное напряжение U_{Id} при $U_{CC1} = 15 \text{ В}$, $U_{CC2} = -15 \text{ В}$ – не более 7 В и не менее минус 7 В, при превышении данного напряжения через защитные диоды протекает ток.

Частотная коррекция, реализованная на кристалле, подходит для большинства применений. Однако дополнительная емкость может быть установлена простым подключением небольшого конденсатора между выводами 1 и 8, когда необходимо понизить частоту. Вывод 8 также используется для перевода выхода в режим покоя, когда потенциал вывода 8 подтягивается к потенциальному вывода 4. Выход переходит в низкопотенциальное состояние, то есть приблизительно до потенциала вывода 4.

6.4 Предельная температура p-n-перехода кристалла плюс 150 °C.

7 Гарантии предприятия-изготовителя

7.1 Гарантии предприятия-изготовителя – по ГОСТ 18725 с уточнениями и дополнениями, приведёнными в настоящем разделе.

7.2 Гарантийный срок хранения микросхем в соответствии с подпунктом 2.5.3 – 10 лет и исчисляется со дня их изготовления.

7.3 Гарантийная наработка микросхем, численно равная наработке, указанной в пункте 2.5.1, исчисляется в пределах гарантийного срока хранения в соответствии с пунктом 7.2:

- при поставке потребителю – со дня их отгрузки;

- при поставке на экспорт – со дня проследования их через государственную границу РФ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
108976	Будаев 15.04.93			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

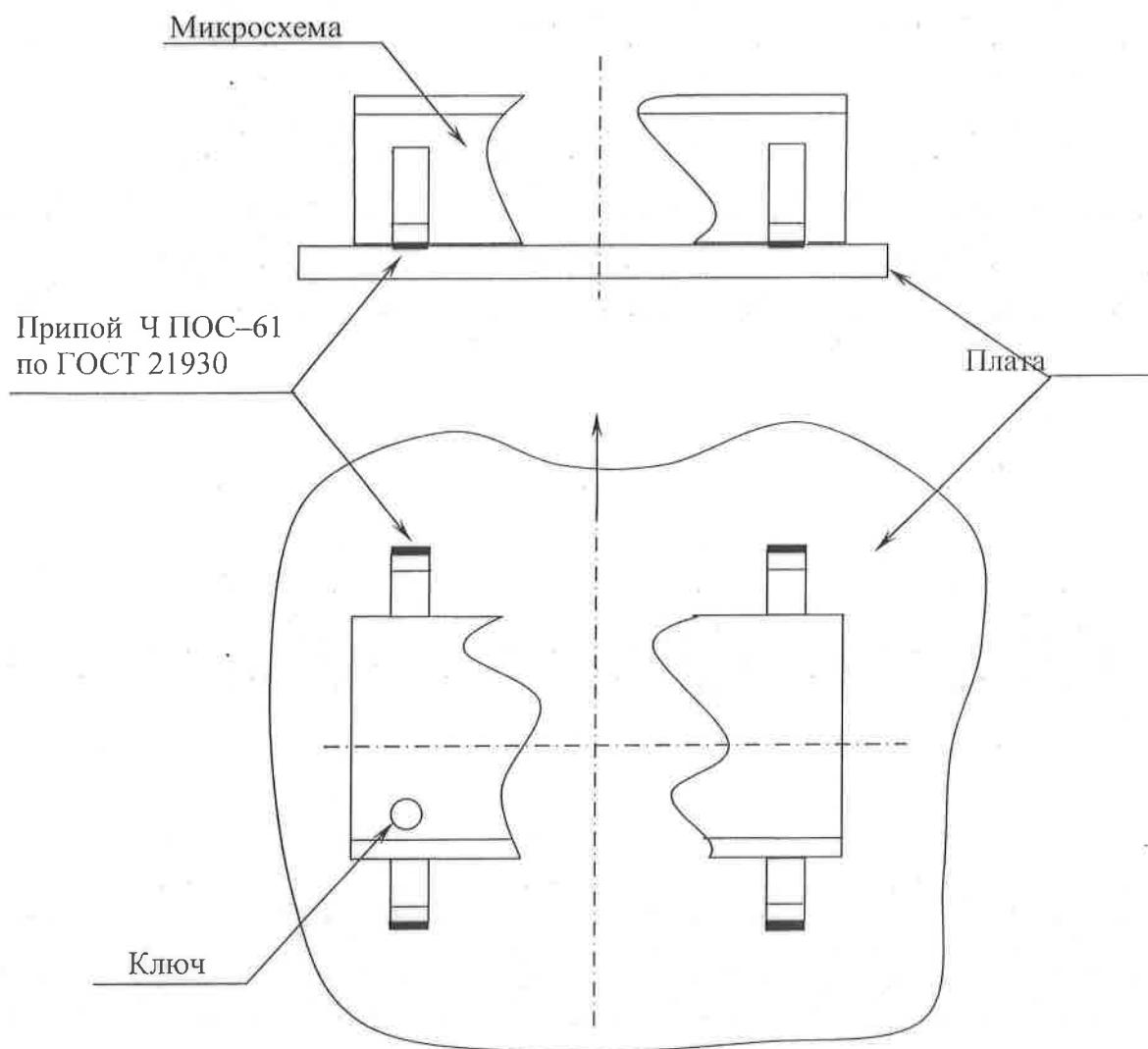
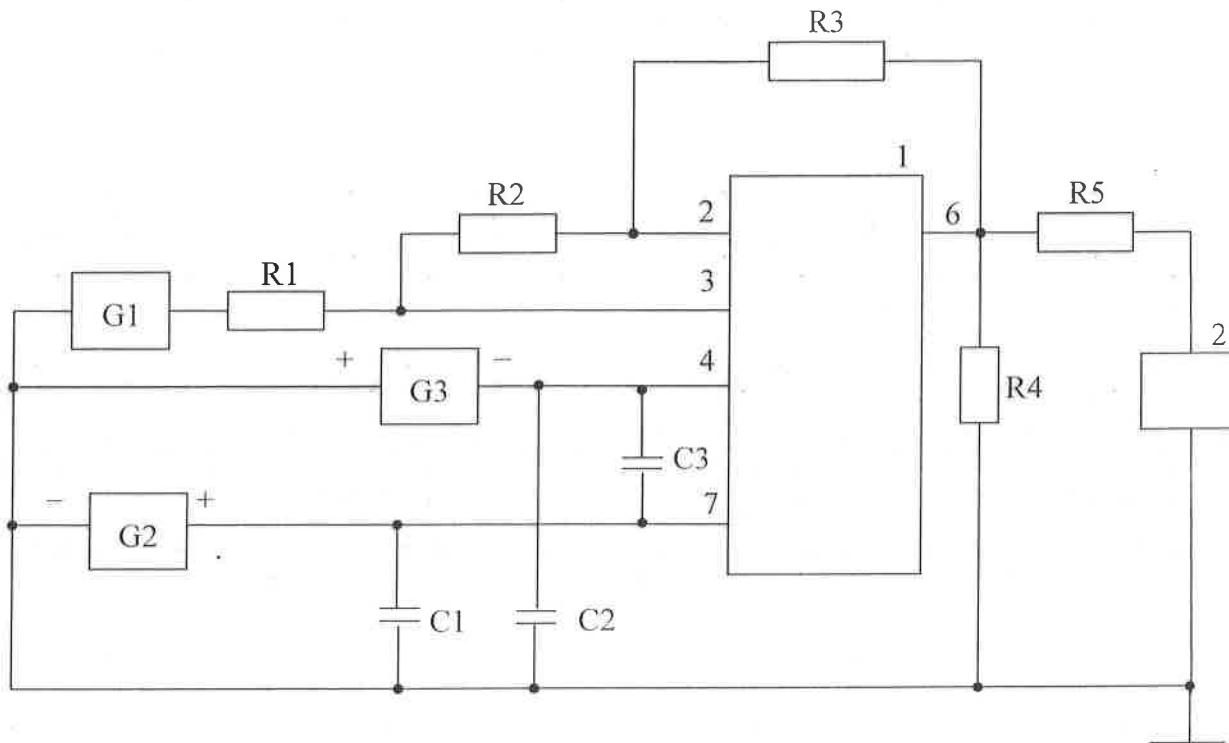


Рисунок 1 – Пример установки микросхем на плате

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарев 15.04.93			

АДКБ.431130.475ТУ



1 – проверяемая микросхема;

2 – осциллограф;

G1 – генератор синусоидального сигнала ($U_{IG1} = \pm(7,0 \pm 0,5)$ В (эфф),
 $f_{IG1} = (1 - 1\ 000)$ Гц);

G2, G3 – источники питания;

(R1, R3, R5) = 9,1 кОм $\pm 5\%$, P = 0,25 Вт, R2 = 1 кОм $\pm 5\%$, P = 0,25 Вт,

R4 = 2 кОм $\pm 5\%$, P = 0,25 Вт;

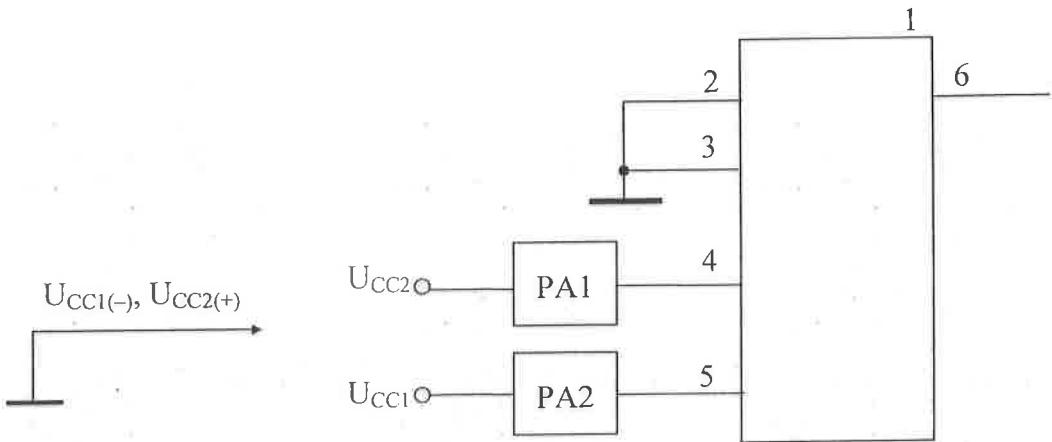
(C1, C2, C3) = (0,033 – 1,0) мкФ, U = 50 В.

Контроль работоспособности микросхем проводят с помощью осциллографа, при этом на выходе микросхемы должен наблюдаться синусоидальный сигнал с напряжением $U_O = (7,0 \pm 0,5)$ В (эфф) и $f_O = (1 - 1\ 000)$ Гц.

Рисунок 2 – Схема включения микросхем при испытаниях на воздействие повышенной рабочей температуры среды, безотказность, долговечность и при контроле работоспособности

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. №	Подп. и дата
108946	Брич 15.04.93			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата



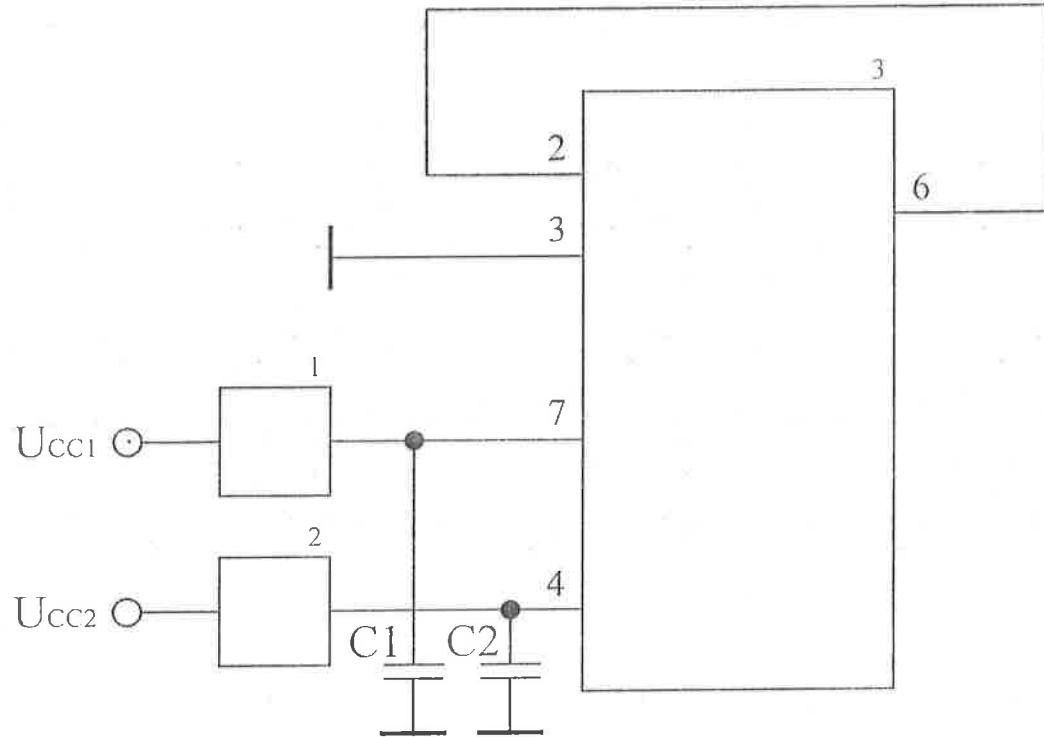
1 – проверяемая микросхема;
PA1, PA2 – измерители тока.

$$U_{CC1} = (16,0 \pm 0,5) \text{ В}; U_{CC2} = -(16,0 \pm 0,5) \text{ В}$$

Для микросхемы проводят измерение тока потребления I_{CC1} (I_{CC2}) при напряжении питания $U_{CC1} = (16,0 \pm 0,5)$ В; $U_{CC2} = -(16,0 \pm 0,5)$ В с нормой (I_{CC1} (I_{CC2})) ≤ 9 мА.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108946	Бюлл. 15.04.13			

Рисунок 3 – Схема включения микросхем после испытания на воздействие повышенной влажности воздуха (кратковременное)



1, 2 – измерители тока;
3 – проверяемая микросхема;
 $C_1, C_2 = 1 \text{ мкФ} \pm(10 - 50)\%$, $U=35 \text{ В}$.

Аварийный режим – $U_{CC1} = 18 \text{ В}$ и $U_{CC2} = -18 \text{ В}$.

При испытаниях питание U_{CC1} и U_{CC2} подавать ступенями по 1 В, начиная с 15 В до 18 В, и -1 В, начиная с -15 В до -18 В, соответственно, с выдержкой на каждой ступени не менее 10 мин.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Богачев 15.04.13			

Рисунок 4 – Схема включения микросхем при испытаниях на пожарную безопасность

Приложение А
(обязательное)

Ссылочные нормативные документы

Т а б л и ц а А.1:

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ 9976-83	5.5
ГОСТ 15150-69	1.1
ГОСТ 18300-87	5.5
ГОСТ 18725-83	1.1; 1.3; 2; 2.3; 2.4; 3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.2.2; 3.2.2.9; 3.3; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 5.1; 7.1; таблица 6
ГОСТ 19799-74	3.3.2.7
ГОСТ 20824-81	5.2
ГОСТ 21930-76	Рисунок 1
ГОСТ 23088-80	Таблица 6
ГОСТ 23089.1-83	3.3.2.8
ГОСТ 23089.2-83	3.3.2.1
ГОСТ 23089.3-83	3.3.2.2
ГОСТ 23089.4-83	3.3.2.4, 3.3.2.5
ГОСТ 23089.5-83	3.3.2.6
ГОСТ 23089.7-83	3.3.2.10
ГОСТ 23089.8-83	3.3.2.12
ГОСТ 23089.9-83	3.3.2.13
ГОСТ 23089.10-83	3.3.2.11
ГОСТ 23089.11-83	3.3.2.3, 3.3.2.9
ГОСТ 23089.12-86	3.3.2.15
ГОСТ 23089.13-86	3.3.2.14
ГОСТ 20.57.406-84	таблица 6
ГОСТ Р 57435-2017	1.3
ГОСТ Р 57441-2017	1.3
ГОСТ РВ 5901-005-2010	1.4.1
ОСТ 11 073.013-2008	3.1.3; 3.3; таблица 6
ОСТ 11 073.063-84	5.4
ОСТ 11 073.915-2000	1.1
ТУ 6-21-14-90	5.2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарев 25.04.13			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

АДКБ.431130.475ТУ

Лист

34

Приложение Б
(обязательное)

Перечень прилагаемых документов

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Габаритный чертёж | У80.073.382ГЧ ¹⁾ |
| 2 Схема электрическая структурная | ПАКД.431136.018Э1 |
| 3 Описание образцов внешнего вида | ЩИ0.348.081Д2 ¹⁾ |
| 4 Таблица норм | ПАКД.431136.018ТБ ¹⁾ |
| 5 Справочный лист | ПАКД.431136.018Д1 ¹⁾ |

¹⁾ Документы высыпают по специальному запросу предприятиям, стоящим на абонентском учете

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарев А.З			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Копировал

АДКБ.431130.475ТУ

Формат А4

Лист

35

Приложение В
(обязательное)

Контрольно-измерительные приборы и оборудование

Т а б л и ц а В.1

Тип прибора, оборудования	Наименование прибора, оборудования	Примечание
Стенд	АСЛ-ОУ ШИМ2.688.876	Информация о режимах эксплуатации и погрешностях данного оборудования указана в паспорте на это оборудование

П р и м е ч а н и е – Допускается, по согласованию с отделом метрологии применение приборов, отличных от указанных в перечне, но обеспечивающих проверку требуемых параметров и заданную точность измерения

Инв № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарев 04.03			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	АДКБ.431130.475ТУ	Лист
						36

Приложение Г
(обязательное)

Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхемы

Т а б л и ц а Г:1 – Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхемы

Номер вывода микросхемы	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	BAL1	Вход 1, балансировка
2	-I1	Вход инвертирующий
3	+I2	Вход неинвертирующий
4	V _{CC2}	Выход питания от источника отрицательного напряжения
5	BAL2	Вход 2, балансировка
6	O	Выход
7	V _{CC1}	Выход питания от источника положительного напряжения
8	STROBE	Выход коррекции или вывод, подтягивающий выходное напряжение к «низкопотенциальному» состоянию

Инв № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108946	Будаев 15.04.23			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	АДК.431130.475ТУ	Лист

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер докум.	Входящий номер сопровод. доку- мента и дата	Подпись	Дата
	изме- ненных	заме- ненных	новых	аннули- рованных					

Инв № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
108976	Бондарев 04.03			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

АДКБ.431130.475ТУ

Лист

38